SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HIGH FREQUENCY AND OUTPUT

59-031042 [JP 59031042 A]

PUBLISHED: February 18, 1984 (19840218) INVENTOR(s): KOYAMA MASAHARU APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)
APPL NO.: 57-141457 [JP 82141457] FILED: August 12, 1982 (19820812) INTL CLASS: [3] H01L-023/12; H01L-021/60

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components) Section: E, Section No. 248, Vol. 08, No. 119, Pg. 1, June JOURNAL:

05, 1984 (19840605)

ABSTRACT

PURPOSE: To eliminate a complicated wire bonding process by a method wherein an insulating patch is placed on the upper side of an insulating substrate while each pad corresponding to each metallic bump and each electrode are connected with one another by means of flip-chip-bonding. CONSTITUTION: Within a conductor layer 16, the metallic bumps 18a, 18b are respectively bonded on the positions corresponding to a base bonding pad 13 and a base electrode 3 while within another conductor layer 17, the metallic bumps 18c, 18d and 18e are respectively bonded on the positions corresponding to an emitter bonding pad 14 and the both side emitter electrodes 11. An insulating patch 15 is placed on the upper side of an insulating substrate 1 while each pad corresponding to each metallic bump and each electrode are connected with one another by means of flip-chip-bonding.

使用後返却隠います

(JP) 日本国特許庁 (JP)

4)特許出願公開

@公關特許公報(A)

昭59-31042

Mint. Cl.3 H 01 L 23/12 21/60 識別記号

庁内整理番号 7357-5F 6819-5F 昭和59年(1984)2月18日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 3 頁)

多高周波高出力半導体装置

20特

8757-141457

20 H

昭57(1982) 8 月12日

小山正治 の発

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

機株式会社北伊丹製作所内

三菱電機株式会社。 顧人 包田

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

仍代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

半真体をいい」、基格上に固着

旧的朝廷上西野或江金高 ハッフロレンシ フリップのぞらつのまじゃんらつつ

概题的形型心方…。

の場合について説明する。「

従来の高馬波高出力トランタスタは、第1日に 要節を針視器で示すようになつていた。絶縁盖板 ライメによりコレクタ電転(2)。ペ ス電板(3)及び異質のエミツタ電板(4)が形成されて いる。とれら各電板にはリード(2a), (3a)及び(4a) がそれぞれはんだ集合されて出されている。両側 のエミツタ電極(4)は、コレクタ電板(3)上にする隣 てまたがつた装板片(40)によりはんだ接続 されている。コレクタ電量切上にはトランジスタ ナップ(5)が固着され、とのチップ(3)上のペースポ ンテインタペッド部(6)とペース電板(3)。エミッタ ポンデインタパッド部(1) とエミック 電弧(4) 七金華 いはアルミ兼からなる金属機構(4) でそれぞれ ヮイャポンデインタじている。

上記後来の高男波トランジスタでは、高男波に たるにしたがい、高月放発性を労化すせる評道客 皇を祓少させるため、テツブ(B)上のポンデイング パッドはますます小さくなり、とびだめ、金属機

治量差板上に設けられた複数の電質と、これら 数のポンデインタペッド部が形成された半導体ナ と、上記島最善家に対し上方角に当てられる 当板と、この直接当板の下面に形成された被 数の接続導体層と、上記半導体チップの各ペッド 部及び上記各電響にそれぞれ対応し、上記各接機 ※休屋に困意された複数の金属パンプとを情え、 上記悉録過模を上記悉録基板の上方偶に当て、上 記名・金属パンプにより上記対応する。各ペッド部と たことを特徴とする高層被高出力半導体装置。

明社、単編体チップと各種種とモポンデ イング接続した。高周波高出力半導体装置に関す 3 .

線(8)係は個くなつていく。また、高出力となるに したがい、電定 量の増大に応じ金属網線(8)数は 最何級数的に増加し、ワイヤボンデイング工程が 複様で面倒になる。また、線数が増加するにした がい、各金属網線(8)を均一に接続することが、低 めて困難になり、このため、高層被特性を阻害す ることが多くなつていた。

第2図はこの発明の一支施例による高周放高出力トランジスタの射視図で、図ではフリップチンフォンディングのための絶縁当板は上方に外し下面を手前にして示している。ペリリア磁器など熱

(3)

が設けられた絶縁当板的を絶縁基板(1)の上方質に 当て、各金質パンプにより対応する各ペッド部及 び各電板とフリップテップポンデイングする。と うして、テップ的のパッド部件とペース電板(3)が 電気接続され、パッド部件と1対のエミッタ電板 (3)とが電気接続される。

第2回では簡単のため、ペッド部及び各種値を ポンディングする各ペンプはそれぞれ1個宛とし たが、実際には各ペンプ複数個宛が配数されてい て各並列接続している。

なか、上記色級当板時に形成した複数等体層時、 助を、複数用だけではなく、簡単な整合国路として 成于れば、さらに利得の向上及び広帯域化を も実現することができ、入出力インピーダンスを、 高層故にかける信号軍及び負荷インピーダンスで ある500 にまで高めることも可能である。

また、上記実施例では、高見波高出力半等体装置として、高見波高出力トランジスタに適用した場合を示したが、これに扱らず他の種の高層披高出力の半導体装置にも適用できるものである。

会事性の良い動衆基項(1)の上面にメタライズによるコレクタ電理(2)が設けられ、また、ペース電理(3)及び両側 1 対のエミッタ電報のが開発されている。(11a)はエミッタ電報のにそれぞればんだ集合されたリード、のはコレクタ電便(2)上に国常されたトランジスォテップで、上面にペースポンデインダペッド部(3)とエミッタポンデインダペッド部(3)とエミッタポンデインダペッド部(3)とエミッタポンディングパッド部(4)とが形成されている。

次にはは「ルミナ」もるいはガラスをど絶厭材からなる絶縁。当夜で、絶縁苦板(1)上のナップは及び各種種部に上方から当てられる。との絶縁当初の下面には、メッライズなどにより接後事体層は、のかが形成されている。事体層時には、ペースポンディングペッド部時に対応する位置に全異パップ(18a)を固着してもる。また、事体層時には、エミッタポンディングペッド部時に対応する位置に全異パップ(18b)を固着してもる。また、事体層時には、エミッタポンディングペッド部時に対応する位置に全異パンプ(18c)を、両角の各エミッタ電影(1)に対応する位置に全異パンプ(18c)を、両角の各エミッタ電影(1)に対応する位置に全異パンプ(18d)及び(18e)をそれぞれ固着してもる。とのように下面に各金質ペンプ

(4)

以上のように、この発明によれば、絶縁当初の下面に形成した接続導体層に、半導体チップの各ペッド区と各電極とにそれぞれ対応する複数の金異ペンプを出版し、この各金異ペンプにより、過級当初上の半導体チップと各電極とをフリップテップポンディングにより接続したので、高層放停性が向上される。また、世界のように高温放停性が向上される。また、全異細線の使用による所継事故がなくなり、情観性が向上される。

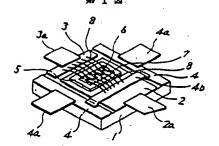
4. 図面の簡単な説明

第1回は世来の高層被高出力トランジスタの要 部を示す斜視図、第2回はこの発明の一実施例に よる高層被高出力トランジスタの要節を、絶象遊 板は外して下面を残して示す斜視図である。

1 …他最高核、3 …コレクタ電板、3 …ペース 電板、11 …エミツタ電板、13 …トランジスタナ ップ、13 …ペースポンディングペッド部、14 …

持國昭59-31042 (3)

一符号は同一又は相当部分を示す。



接色事作品 短气马作、克、冷岛基板

(ベッリアできる)

(7)